2023年南方科技大学深港微电子学院

研究生学业奖学金评审工作细则

一、指导思想

坚持公平、公正、公开的原则，对学生德智体美劳等素质全面衡量，择优选拔。对学生平时和科研能力综合测评的基础上，突出对学生创新精神、创新能力和公共服务活动等的考查。

二、组织管理

深港微电子学院研究生学业奖学金评审工作委员会，人员组成如下：

委员：陈凯、余浩、刘晓光、祝渊、李毅、高源、陈全、潘权

三、选拔办法

（一）申请对象：2023级在籍研究生

（二）排名方式：综合成绩排名

**（三）成绩组成：专业 GPA（占40%）、科研成果及竞赛（占40%）、德育及公共服务（占10%）、学业奖学金评审委员评定（占10%）**

**（四）综合成绩 = 专业GPA/4\*100\*40%+科研成果及竞赛\*40%+德育及公共服务\*10%+学业奖学金评选委员评定\*10%**

（五）积分细则见附件

1、科研成果及竞赛

由学生的学术论文、专利、学科竞赛获奖、科研项目等成果认定，不超过100分。包含但不限于以下：

（1）在同行评估的学术期刊上发表学术论文；

（2）参加国际或国内学术会议，论文接收，并在会议上 做口头报告或海报展出；

（3）获得校级以上级别学科竞赛奖项，包括但不限于全国大学生电子设计大赛、全国大学生集成电路创新创业大赛、FPGA 设计大赛等；

（4）取得校级及以上级别科研项目，包括但不限于： “大学生创新创业训练计划项目”“广东省攀登计划”等；

（5）申请国内或国外专利。

（6）获得非微电子学科类各项比赛，为学校、学院争得荣誉的给予积分。

2、德育及公共服务

鼓励学生参与学院各项学生活动，对于在各级学生会、团委、党组织、社团等任职服务给予积分。

四、对于受到违纪处分的同学，学院将依据违纪程度做扣分、取消资格等处理。

五、如有本办法未能涵盖的细节，由学院学业奖学金评审委员会一事一议。

附件：

表1： 科研成果及竞赛积分规则（上限100分，同级别论文类型或比赛获得取得多次成果的，只计分1次）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **论文类型** | **积分 （单项满分）** | **折算系数** |
| 顶级学术期刊（如Science, Nature及其子刊，PNAS等） | 60分 | (1)学生为第一作者或通讯；导师第一学生第二作者:1 (2)共同一作:0.8 (3)二作：0.5 (4)其他0.2 |
| JCR一区 | 40分 |
| JCR二区 | 30分 |
| 其他期刊 | 20分 |
| 顶级会议 | 60分 |
| 一类会议 | 30分 |
| 其他会议 | 20分 |
| 授权发明专利 | 40分 |
| 申请发明专利 | 20分 |
| 授权实用新型专利 | 30分 |
| **比赛级别** | **积分** | **折算系数** |
| **（单项满分）** |
| 国际级 | 40分 | (1)最高级别1 |
| 国家级 | 30分 | (2)每降低一级，系数减小0.2 |
| 省市级 | 20分 | (3)最低为0.2 |
| 校级 | 10分 | (4)排名第一：1 其他0.8 |

表2： 德育及公共服务（上限100分）

|  |  |
| --- | --- |
| **德育及公共服务** | **积分 （单项满分）** |
| 思想政治觉悟高，爱党爱国，诚实守信，道德品质优良 | 30分 |
| 市及以上（学联、团委等） | 30分 |
| 校（学生会、团委、学生党组织） | 20分 |
| 学院（班长，其他班干部）、学生社团） | 10分 |
| 志愿者活动 | 10分 |

表3：会议类别

|  |  |
| --- | --- |
| **顶级会议 （包括但不限于）** | **ISSCC** IEEE International Solid-State Circuits Conference |
| **IEDM** IEEE International Electron Devices Meeting |
| **一类会议 （包括但不限于）** | **VLSI Symp** Symposia on VLSI Technology and Circuits |
| **CICC** IEEE Custom Integrated Circuits Conference |
| **DAC** ACM/IEEE Design Automation Conference |
| **ESSCIRC/ESSDERC** European Solid-State Circuits Conference/European Solid-State Device Research Conference |
| **ASSCC** IEEE Asian Solid-State Circuits Conference |
| **RFIC** Radio Frequency Integrated Circuits Symposium |
| **ICCAD** IEEE/ACM International Conference on Computer Aided Design |
| **DATE** Design, Automation and Test in Europe |
| **IEEE MEMS**  IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems |
| **MicroTAS** International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences |
| **IMS** International Microwave Symposium |
|  | **nips cpvr icml** |

（注：以上所有资料截止时间均为2022年9月）